

実装業界の本流にアクセスする技術専門誌

エレクトロニクス

実装技術 2026/2027

Electronic Packaging Technology

Vol.42/43 年間特集予定表

月号	発行日	特集名	対象展示会	申込メド	原稿メド
----	-----	-----	-------	------	------

2026

1月号	12月20日	●インターネブコン	インターネブコン・ジャパン(1/21~1/23)	11月20日	11月25日
2月号	1月20日	●検査技術		12月20日	12月25日
3月号	2月20日	●プリント配線板/ フレキシブルプリント配線板		1月20日	1月25日
4月号	3月20日	●製品製造現場		2月20日	2月25日
5月号	4月20日	●環境関連技術		3月20日	3月25日
6月号	5月20日	●プリント配線板製造 ●実装プロセステクノロジー	JPCA SHOW、JISSO PROTEC(6/10~6/12) 画像センシング展(6/10~6/12)	4月20日	4月25日
7月号	6月20日	●設計・解析・シミュレーション		5月20日	5月25日
8月号	7月20日	●はんだ付け技術		6月20日	6月25日
9月号	8月20日	●部品搭載技術	ネブコンジャパン秋(9/9~9/11)	7月20日	7月25日
10月号	9月20日	●電子部品	CEATEC JAPAN 名古屋 ネブコンジャパン ファインテック ジャパン	8月20日	8月25日
11月号	10月20日	●実装工程の効率化		9月20日	9月25日
12月号	11月20日	●半導体実装(3次元実装、その他)	国際画像機器展 SEMICON JAPAN	10月20日	10月25日

2027

1月号	12月20日	●インターネブコン	インターネブコン・ジャパン	11月20日	11月25日
2月号	1月20日	●検査技術		12月20日	12月25日
3月号	2月20日	●プリント配線板/ フレキシブルプリント配線板		1月20日	1月25日
4月号	3月20日	●製品製造現場		2月20日	2月25日
5月号	4月20日	●環境関連技術		3月20日	3月25日
6月号	5月20日	●プリント配線板製造 ●実装プロセステクノロジー	JPCA SHOW、JISSO PROTEC 画像センシング展	4月20日	4月25日